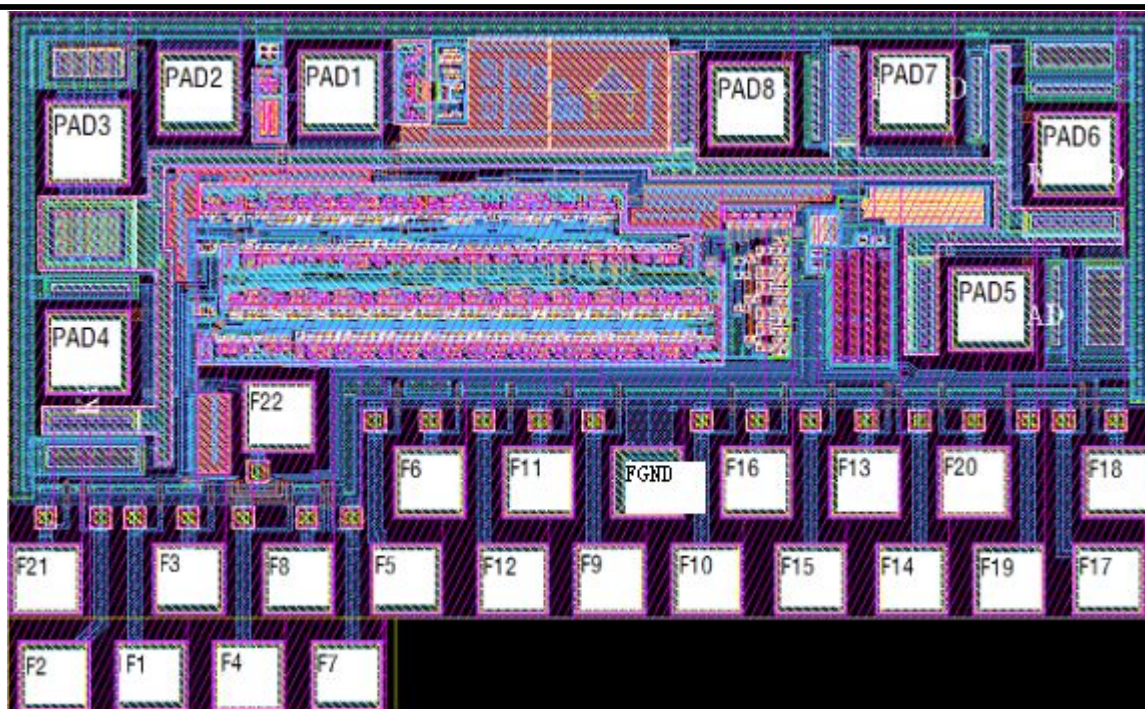




键合图



PAD 坐标 (X、Y)，压点尺寸 (μm) 以左下角为坐标原点

晶圆或裸片名称
(加工编号)

HS5040-27L

产品型号

成品打印名称

HS1527C

封装形式

SOP8

芯片尺寸
(不含划片槽)887um*469um
=416003um*um

压点尺寸

60μm*60μm

PAD1:	(256.93	405.85)	60um*60um
PAD2:	(148.02	406.20)	60um*60um
PAD3:	(62.02	366.98)	60um*60um
PAD4:	(62.02	204.98)	60um*60um
PAD5:	(759.35	238.24)	60um*60um
PAD6:	(824.98	358.34)	60um*60um
PAD7:	(697.96	406.24)	60um*60um
PAD8:	(573.86	397.03)	60um*60um

签名

日期

绘图

校验

备注



F3: (140.18 30.00)	50um*50um	F12:(389.93 30.00)	50um*50um
F4: (186.16 -45.00)	50um*50um	F13:(661.93 105.00)	50um*50um
F1: (111.16 -45.00)	50um*50um	F14:(698.00 30.00)	50um*50um
F2: (36.16 -45.00)	50um*50um	F15:(619.93 30.00)	50um*50um
F5: (308.19 30.00)	50um*50um	F16:(577.93 105.00)	50um*50um
F6: (325.93 105.00)	50um*50um	F17:(849.94 30.00)	50um*50um
F7: (262.00 -45.00)	50um*50um	F18:(857.00 105.00)	50um*50um
F8: (224.18 30.00)	50um*50um	F19:(773.00 30.00)	50um*50um
F9: (464.93 30.00)	50um*50um	F20:(745.93 105.00)	50um*50um
F10:(539.93 30.00)	50um*50um	F21:(30.00 30.00)	50um*50um
F11:(409.93 105.00)	50um*50um	F22:(209.53 157.20)	50um*50um
		FGND:(493.93 105.00)	50um*50um

F21 确定码型，默认 1527 码型；

F22 长按键选择，默认为无长按键控制；

芯片管脚（PIN）与版图 PAD 对应关系

HS1527C:

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
PAD	8	1	2	3	4	5	6	7